



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计	M。		标准化						
审核									
工艺			日期		共	页	第	页	

装配图

HN-LP9-0.5-1.27(9.4-2.8)
M

成都恒利泰科技有限公司